

FIRMA DE CONVENIO CON EMPRESAS TICS PARA EL PROYECTO DE EDUCACIÓN DUAL



El día 28 de agosto del presente se llevó a cabo la firma de convenio con varias empresas pertenecientes al Clúster de las Tecnologías de la Información Tic's la intención del convenio es apoyar el proyecto integral de Educación Dual, las empresas que firmaron son: Ing. Julián Gaxiola de la empresa GM Transport, Ing. José Carlos Sánchez de la empresa EYS Software y el Ing. Julio Velarde de la empresa SIGOB. Estas firmas simultáneas se llevaron a cabo el día 28 de agosto del presente en la sala de juntas de dirección dentro del campus del ITM.

